

**SiC<sub>P</sub>/AA2024 복합재료의 열처리에 따른 부식거동  
The Influence of Heat Treatment on The Corrosion Behavior  
of SiC<sub>P</sub>/AA2024 Composites**

김수경\* · 황운석 (인하대학교 금속공학과)

### 1. 서론

2xxx 계열 Al 합금과 같은 시효경화형 합금을 모재로 한 금속기 복합재료는 열처리 시 석출되는 CuMgAl<sub>2</sub>등의 제2상에 의해 공식저항성이 영향을 받는다. 본 연구에서는 AA2024 Al 합금을 모재로 한 SiC<sub>P</sub>/AA2024 복합재료의 부식거동에 미치는 T4, T6열 처리의 영향을 시효시간에 따른 침지전위 및 공식전위 변화를 측정함으로서 검토하고, 이를 바탕으로 공식저항성을 비교하였다.

### 2. 실험 방법

기지합금(AA2024) 및 복합재료(15vol%SiC<sub>P</sub>/AA2024)는 PM법으로 제조한 후 25:1의 압출비로 압출하여 사용하였다. 열처리는 495°C에서 4시간 용체화처리 후 퀘칭하여 상온에서 시효시킨 T4처리와 190°C에서 시효시킨 T6처리를 수행하였다. 열처리된 시편에 대하여 광학현미경과 SEM으로 기지합금과 복합재료의 미세조직을 관찰하고 EDS를 이용하여 석출상을 분석하였다. 전기화학실험은 25°C, 3.5wt% NaCl 수용액을 공기포화시킨 경우와 탈기시킨 경우 각각에 대하여 동전위 분극실험을 수행하였으며, 시효로 인한 제2상의 석출에 따른 내식성의 변화를 관찰하기 위하여 침지전위와 공식전위의 변화를 측정하여 비교하였다.

### 3. 결과 요약

공기포화 조건에서 동전위 분극시험을 수행한 결과 모재와 복합재(압출재, T4재, T6재)의 침지전위와 공식전위는 거의 일치하였으며, 침지상태에서 이미 공식이 발생하였다. 탈기 조건에서는 공기포화 조건보다 침지전위가 감소하였으나, 공식전위는 큰 변화를 보이지 않았다. 또한, T4재의 경우 시효시간이 증가함에 따라 침지전위가 증가하는 것을 확인할 수 있는 반면에 공식전위는 약 -600mV로 거의 변화가 없었다. T6재의 경우 시효시간이 증가함에 따라 침지전위는 T4재의 경우와 동일한 경향을 보였으나, 공식전위는 증가하는 경향을 나타내었다.